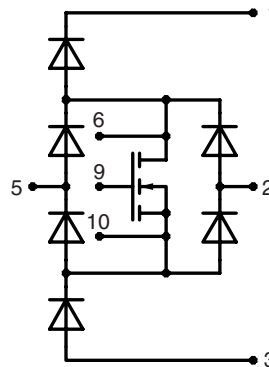


Rectifier Module for Three Phase Power Factor Correction

Using fast recovery epitaxial diodes and MOSFET

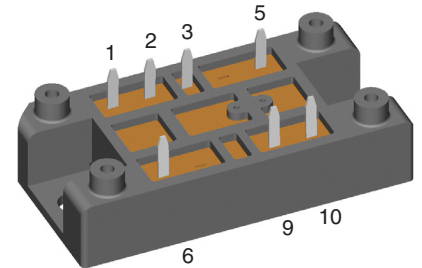
V_{RRM} (Diode)	V_{DSS}	Type
V	V	
600	500	VUM 25-05E



$$V_{DSS} = 500 \text{ V}$$

$$I_{D25} = 35 \text{ A}$$

$$R_{DS(on)} = 0.12 \Omega$$



Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ to 150°C	500	V
V_{DGR}	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 10 \text{ k}\Omega$	500	V
V_{GS}	Continuous	± 20	V
I_D	$T_S = 85^{\circ}\text{C}$	24	A
I_D	$T_S = 25^{\circ}\text{C}$	35	A
I_{DM}	$T_S = 25^{\circ}\text{C}$, $t_p = ①$	95	A
P_D	$T_S = 85^{\circ}\text{C}$	170	W
I_S	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $T_S = 25^{\circ}\text{C}$	24	A
I_{SM}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $T_S = 25^{\circ}\text{C}$, $t_p = ①$	95	A
V_{RRM}	$T_S = 85^{\circ}\text{C}$, rectangular $\delta = 0.5$	600	V
I_{dAV}		40	A
I_{FSM}	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$, $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz) $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	300 320	A A
	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$, $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz) $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	260 280	A A
P	$T_S = 85^{\circ}\text{C}$	36	W
T_{VJ}		-40...+150	$^{\circ}\text{C}$
T_{JM}		150	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}		-40...+150	$^{\circ}\text{C}$
V_{ISOL}	50/60 Hz $t = 1 \text{ min}$ $I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$ $t = 1 \text{ s}$	3000 3600	V~ V~
M_d	Mounting torque (M5)	2-2.5/18-22	Nm/lb.in.
Weight		35	g

① Pulse width limited by T_{VJ}

Features

- Package with DCB ceramic base plate
- Soldering connections for PCB mounting
- Isolation voltage 3600 V~
- Low $R_{DS(on)}$ HDMOS™ process
- Low package inductance for high speed switching
- Ultrafast diodes
- Kelvin source for easy drive

Applications

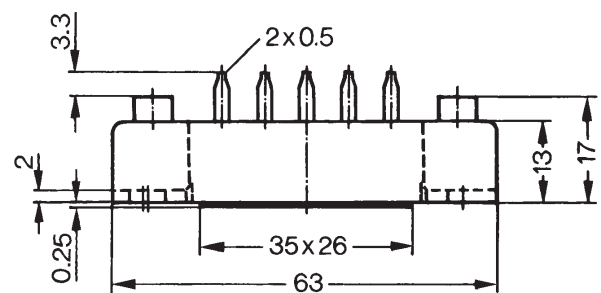
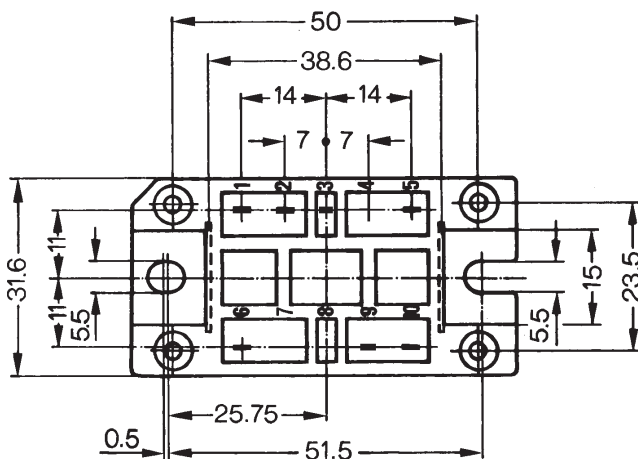
- Three phase input rectifier with power factor correction consisting of three modules VUM 25-05
- For power supplies, UPS, SMPS, drives, welding etc.

Advantages

- Reduced harmonic content of input currents corresponding to standards
- Rectifier generates maximum DC power with a given AC fuse
- Wide input voltage range
- No external isolation
- Easy to mount with two screws
- Suitable for wave soldering
- High temperature and power cycling capability

Symbol	Conditions	Characteristic Values ($T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0\text{ V}, I_D = 2\text{ mA}$	500		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = 20\text{ V}, I_D = 20\text{ mA}$	2		V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20\text{ V}, V_{DS} = 0\text{ V}$			$\pm 500\text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = 500\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$			2 mA
$R_{DS(on)}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			0.12 Ω
R_{Gint}	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1.5 Ω
g_{fs}	$V_{DS} = 15\text{ V}, I_{DS} = 12\text{ A}$	30		S
V_{DS}	$I_{DS} = 24\text{ A}, V_{GS} = 0\text{ V}$			1.5 V
$t_{d(on)}$	$V_{DS} = 250\text{ V}, I_{DS} = 12\text{ A}, V_{GS} = 10\text{ V}$ $Z_{gen.} = 1\text{ }\Omega, \text{ L-load}$			100 ns
$t_{d(off)}$				220 ns
C_{iss}	$V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}, V_{GS} = 0\text{ V}$	8.5		nF
C_{oss}		0.9		nF
C_{rss}		0.3		nF
Q_g	$V_{DS} = 250\text{ V}, I_D = 12\text{ A}, V_{GS} = 10\text{ V}$	350		nC
R_{thJH}	with heat transfer paste			0.38 K/W
V_F	$I_F = 22\text{ A}, T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			1.65 V 1.4 V
I_R	$V_R = 600\text{ V}, T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 480\text{ V}, T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			1.5 mA 0.25 mA 7 mA
V_{T0}	For power-loss calculations only $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			1.14 V
r_T				10 m Ω
I_{RM}	$I_F = 30\text{ A}, -di_F/dt = 240\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 350\text{ V}, T_{VJ} = 100^{\circ}\text{C}$	10		11 A
R_{thJH}	with heat transfer paste			1.8 K/W

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")



IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

© 2007 IXYS All rights reserved

20070222

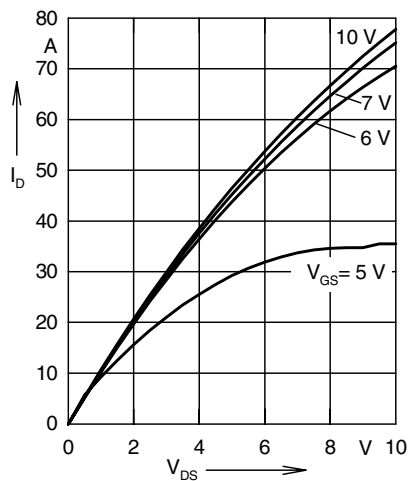


Fig. 1 Typ. output characteristic
 $I_D = f(V_{DS})$ (MOSFET)

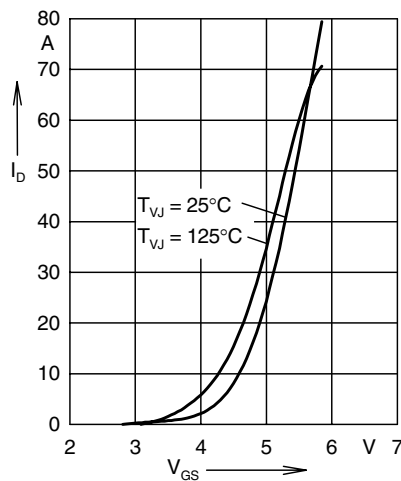


Fig. 2 Typ. transfer characteristics
 $I_D = f(V_{GS})$ (MOSFET)

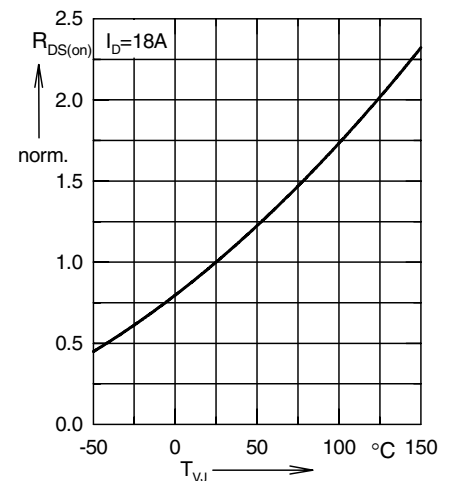


Fig. 3 Typ. normalized
 $R_{DS(on)} = f(T_{VJ})$ (MOSFET)

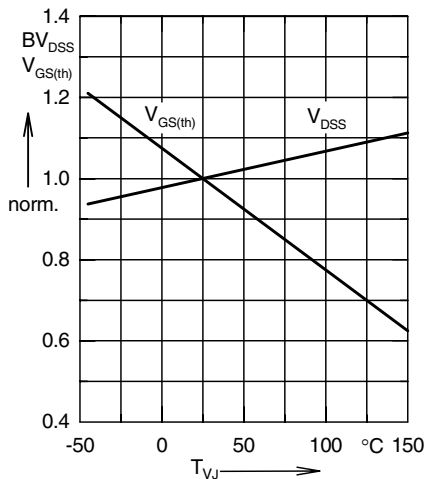


Fig. 4 Typ. normalized $BV_{DSS} = f(T_{VJ})$
 $V_{GS(th)} = f(T_{VJ})$ (MOSFET)

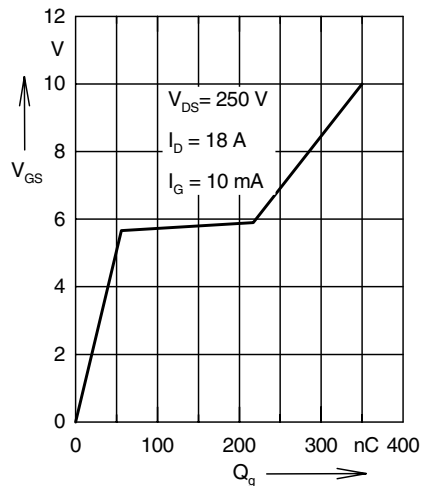


Fig. 5 Typ. turn-on gate charge
characteristics, $V_{GS} = f(Q_g)$ (MOSFET)

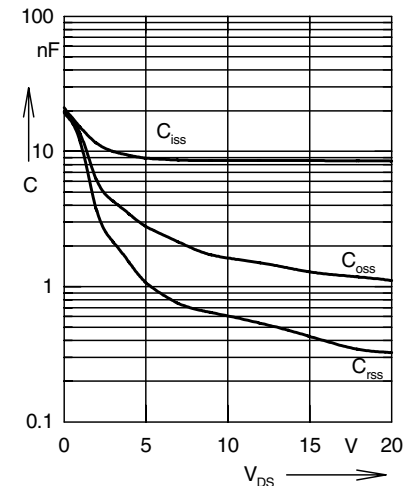


Fig. 6 Typ. capacitances $C = f(V_{DS})$,
 $f = 1 \text{ MHz}$ (MOSFET)

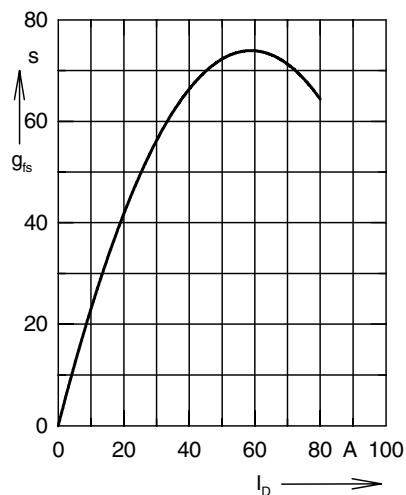


Fig. 7 Typ. transconductance,
 $g_{fs} = f(I_D)$ (MOSFET)

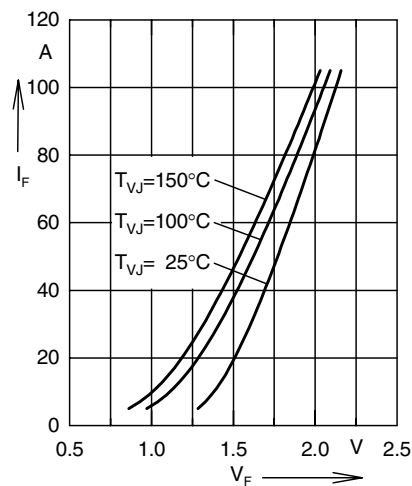


Fig. 8 Forward current versus
voltage drop (Diodes)

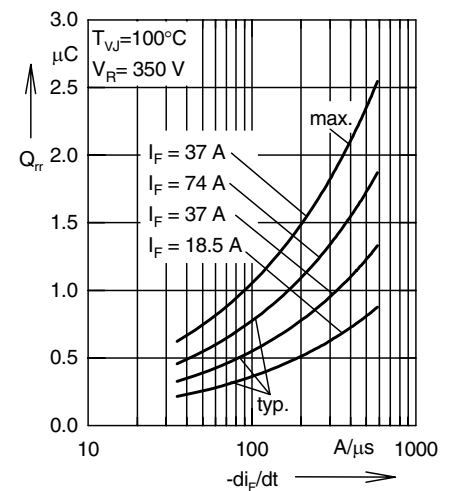


Fig. 9 Recovery charge versus $-di_F/dt$
(Diodes)

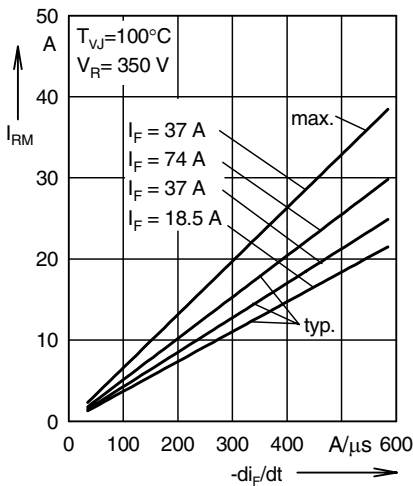


Fig. 10 Peak reverse current versus $-di_F/dt$ (Diodes)

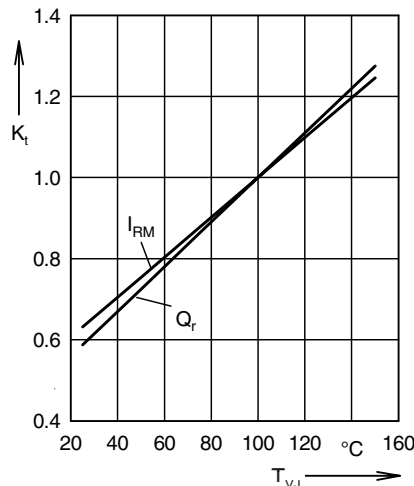


Fig. 11 Dynamic parameters versus junction temperature (Diodes)

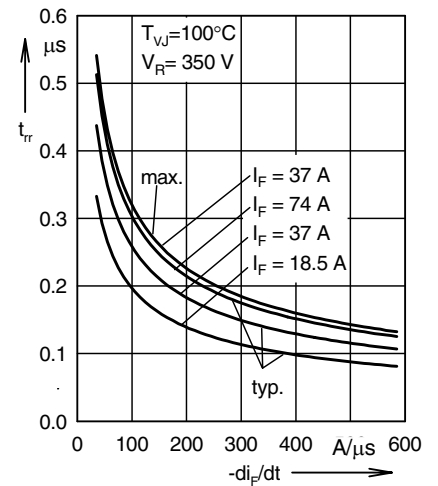


Fig. 12 Recovery time versus $-di_F/dt$ (Diodes)

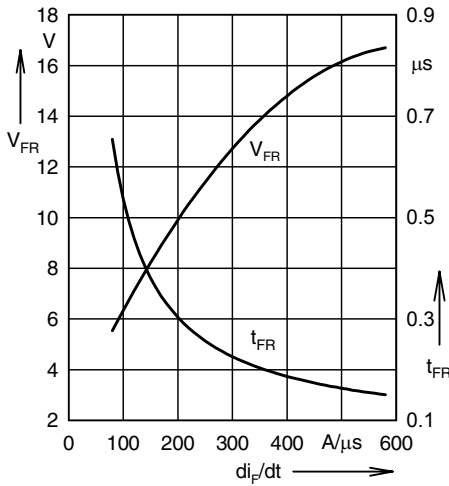


Fig. 13 Peak forward voltage versus di_F/dt (Diodes)

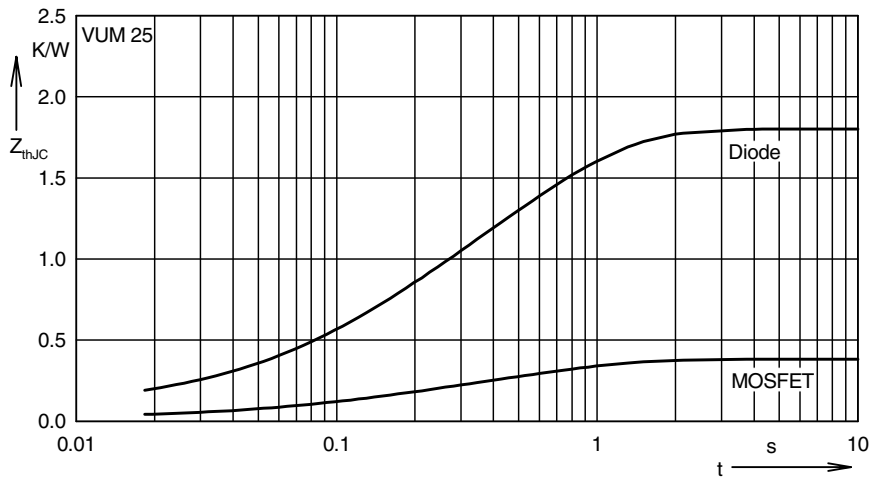


Fig. 14 Transient thermal impedance junction to case for all devices

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9